

# MIP2E5DMY

## シリコンMOS形集積回路

### ■ 特長

- 軽負荷時の消費電力を大幅に削減
- 各種保護回路機能内蔵によりリアルタイムの保護が可能

### ■ 用途

- スイッチング電源制御用

### ■ 絶対最大定格 $T_a = 25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$

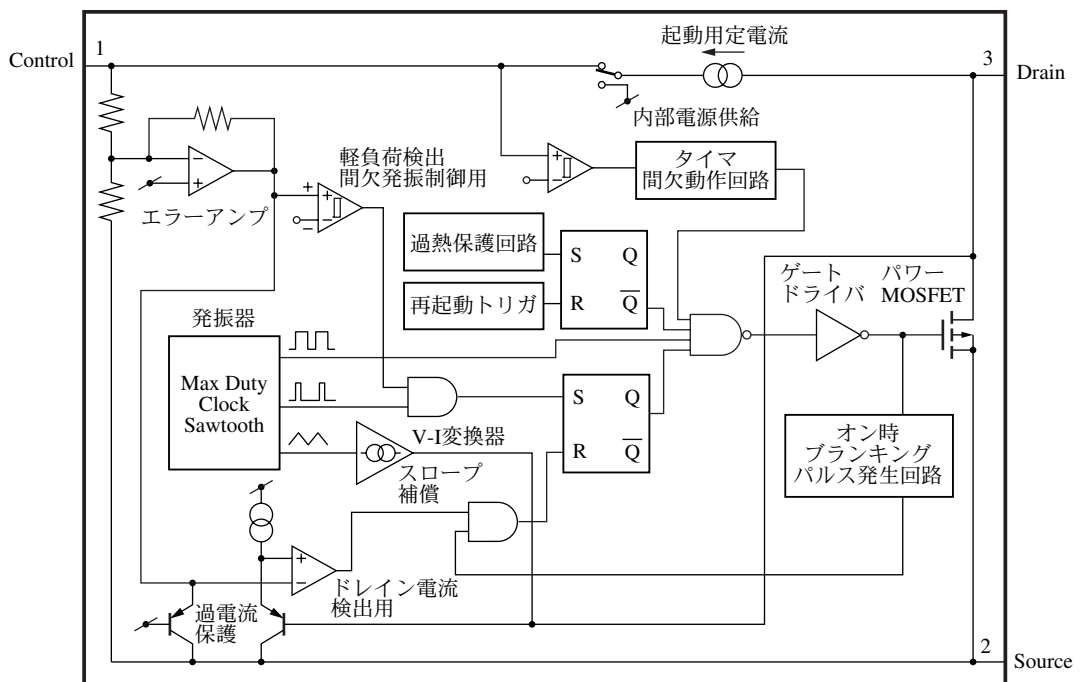
項目	記号	定格	単位
ドレイン電圧	$V_D$	700	V
コントロール電圧 $V_C$	10	V	
出力電流	$I_D$	2.4	A
出力ピーク電流	$I_{DP}$	3.3	A
コントロール電流 $I_C$	0.1	A	
チャンネル部温度	$T_{ch}$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

### ■ パッケージ

- コード  
TO-220-A2
- 端子名  
1: Control  
2: Source  
3: Drain

### ■ 品名表示記号: MIP2E5DMY

### ■ ブロック図



■ 電気的特性  $T_C = 25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
コントロール機能						
出力周波数	$f_{\text{OSC}}$	$V_C = V_{\text{C(CNT)}} - 0.2 \text{ V}$	90	100	110	kHz
最大デューティサイクル	MAXDC	$V_C = V_{\text{C(CNT)}} - 0.2 \text{ V}$	66	69	72	%
PWMゲイン*	GPWM			11		dB
スロープ補償値*	m			80		mA/ $\mu\text{s}$
電源						
起動前動作電流	$I_{\text{C(SB)}}$	$V_C < V_{\text{C(ON)}}$	0.05	0.30	0.6	mA
動作時電流	$I_{\text{C(OP)}}$	$V_C = V_{\text{C(CNT)}} - 0.2 \text{ V}$	0.7	1.8	2.7	mA
起動時コントロール端子電圧	$V_{\text{C(ON)}}$		5.1	6.0	6.6	V
停止時コントロール端子電圧	$V_{\text{C(OFF)}}$		4.1	5.0	5.5	V
起動/停止ヒステリシス電圧	$\Delta V_C$		0.5	1.0	1.5	V
間欠動作時間比	$T_{\text{SW}}/T_{\text{TIM}}$			2		%
間欠動作周波数	$f_{\text{TIM}}$			0.5		Hz
コントロール端子充電電流	$I_{\text{C(CHG)}}$	$V_C = 0 \text{ V}$	-2.5	-1.9	-1.2	mA
		$V_C = 5 \text{ V}$	-2.0	-1.2	-0.5	
コントロール電圧	$V_{\text{C(CNT)}}$		5.7	6.2	6.6	V
コントロール電圧ヒステリシス*	$\Delta V_{\text{C(CNT)}}$			10		mV
最小ドレイン電圧	$V_{\text{D(MIN)}}$		36			V
保護機能						
過電流保護検出	$I_{\text{LIMIT}}$		1.8	2.0	2.2	A
オン時ブランキング幅*	$t_{\text{on(BLK)}}$			0.25		$\mu\text{s}$
過電流保護遅れ時間*	$t_{\text{d(OCL)}}$			0.1		$\mu\text{s}$
過熱保護温度*	$T_{\text{OTP}}$		130	140		$^\circ\text{C}$
ラッチリセット電圧*	$V_{\text{C reset}}$		2.3	3.3	4.2	V
出力						
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{\text{DS(ON)}}$	$I_{\text{D}} = 0.3 \text{ A}$		4.0	5.0	$\Omega$
オフ時ドレイン端子リーク電流	$I_{\text{DSS}}$	$V_{\text{DS}} = 650 \text{ V}, V_C = 6.5 \text{ V}$		10	250	$\mu\text{A}$
ドレイン耐圧	$V_{\text{DSS}}$	$I_{\text{D}} = 0.25 \text{ mA}, V_C = 6.5 \text{ V}$	700			V
立ち上がり時間	$t_r$			0.1		$\mu\text{s}$
立ち下がり時間	$t_f$			0.1		$\mu\text{s}$
チャネル・ケース間熱抵抗*	$R_{\text{th(ch-c)}}$			3.0		$^\circ\text{C/W}$
チャネル・周囲間熱抵抗*	$R_{\text{th(ch-a)}}$			70		$^\circ\text{C/W}$

注) \*: 設計保証項目

## 本書に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本書に記載の製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、当該国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。
- (2) 本書に記載の技術情報は、製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、それをもってパナソニック株式会社または他社の知的財産権もしくはその他の権利の許諾を意味するものではありません。したがって、上記技術情報のご使用に起因して第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責任を負うものではありません。
- (3) 本書に記載の製品は、一般用途(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)、もしくは、本書に個別に記載されている用途に使用されることを意図しております。  
特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(車載機器、航空・宇宙用、輸送機器、交通信号機器、燃烧機器、医療機器、安全装置など)でのご使用を想定される場合は事前に当社営業窓口までご相談の上、使用条件等に関して別途、文書での取り交わしをお願いします。文書での取り交わしなく使用されたことにより発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 本書に記載の製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際しては、絶対最大定格、動作保証条件(動作電源電圧、動作環境等)の範囲内でご使用いただきますようお願いいたします。特に絶対最大定格に対しては、電源投入および遮断時、各種モード切替時などの過渡状態においても、超えることのないように十分なご検討をお願いいたします。保証値を超えてご使用された場合、その後に発生した機器の故障、欠陥については当社として責任を負いません。  
また、保証値内のご使用であっても、半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、当社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などのシステム上の対策を講じていただきますようお願いいたします。
- (6) 製品取扱い時、実装時およびお客様の工程内における外的要因(ESD、EOS、熱的ストレス、機械的ストレス)による故障や特性変動を防止するために、使用上の注意事項の記載内容を守ってご使用ください。分解後や実装基板から取外し後に再実装された製品に対する品質保証は致しません。  
また、防湿包装を必要とする製品は、保存期間、開封後の放置時間など、個々の仕様書取り交わしの折に決められた条件を守ってご使用ください。
- (7) 本書に記載の製品を他社へ許可なく転売され、万が一転売先から何らかの請求を受けた場合、お客様においてその対応をご負担いただきますことをご了承ください。
- (8) 本書の一部または全部を当社の文書による承諾なしに、転載または複製することを堅くお断りいたします。